

Title (en)

Packaging for sliced food, particularly for sliced cheese.

Title (de)

Verpackung für scheibenförmige Lebensmittel, insbesondere Käsescheiben.

Title (fr)

Emballage pour denrée alimentaire en tranches, en particulier pour tranches de fromage.

Publication

EP 0372348 A1 19900613 (DE)

Application

EP 89121862 A 19891127

Priority

- DE 8815034 U 19881202
- DE 8908628 U 19890715

Abstract (en)

The packaging for sliced food with an essentially rectangular surface, in particular for sliced cheese, consists of a film (1) which is wrapped in the form of a flat tube around the food (9) to be packed and completely encloses the latter, the two longitudinally axial edge zones of the film overlapping and being interconnected by means of a heat-seal layer (4) on the film. The heat-seal layer (4) extends in a strip-like manner close and parallel to an edge (12) of the film and consists essentially of a heat-sealable olefin copolymer. The film is possibly printed outside the heat-seal layer. In a preferred embodiment, the packaging exterior has a coating (13) made of an organosilicon compound, preferably a polydialkylsiloxane. <IMAGE>

Abstract (de)

Die Verpackung für scheibenförmige Lebensmittel mit im wesentlichen rechteckiger Fläche, insbesondere für Käsescheiben, besteht aus einer Folie (1), die um das zu verpackende Lebensmittel (9) in Form eines flachliegenden Schlauchs gewickelt ist und dieses vollständig einschließt, wobei die beiden längsaxialen Randzonen der Folie sich überlappen und durch eine Heißsiegelschicht (4) auf der Folie miteinander verbunden sind. Die Heißsiegelschicht (4) erstreckt sich streifenförmig in der Nähe und parallel zu einem Rand (12) der Folie und besteht im wesentlichen aus heißsiegelfähigem Olefinmischpolymerisat. Die Folie ist außerhalb der Heißsiegelschicht gegebenenfalls bedruckt. In bevorzugter Ausführungsform weist die Verpackungsaußenseite eine Beschichtung (13) aus einer siliziumorganischen Verbindung, vorzugsweise aus einem Polydialkylsiloxan, auf.

IPC 1-7

B65D 75/48; **B65D 85/76**

IPC 8 full level

B65D 75/20 (2006.01); **B65D 75/48** (2006.01); **B65D 75/52** (2006.01); **B65D 85/76** (2006.01)

CPC (source: EP)

B65D 75/20 (2013.01); **B65D 75/52** (2013.01); **B65D 85/76** (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] FR 1393407 A 19650326
- [YD] DE 3517795 A1 19861120 - HOECHST AG [DE]
- [Y] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9330, 25. Dezember 1985; & JP-A-60 162 626 (SADAMI)

Cited by

EP0553708A1; EP0994812A4; NL2023278B1; WO0110736A1

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE ES FR GB IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0372348 A1 19900613; **EP 0372348 B1 19940504**; DE 58907611 D1 19940609; DK 606689 A 19900603; DK 606689 D0 19891201; ES 2051967 T3 19940701

DOCDB simple family (application)

EP 89121862 A 19891127; DE 58907611 T 19891127; DK 606689 A 19891201; ES 89121862 T 19891127